C:EPODOC / EPO

PN - JP62103906 A 19870514

PD - 1987-05-14

PR - JP19850242293 19851029

OPD-1985-10-29

TI - FLAT CABLE

IN - KAMETANI KAZUO

PA - ELMEC CORP

IC - H01B7/08

C WPH DERWENT

TI - Flexible flat cable for ultra high speed signal - has dielectric layer sandwiched by mesh earth electrode and wire group NoAbstract Dwg 1-5/13

PR - JP19850242293 19851029

PN - JP62103906 A 19870514 DW198725 006pp

PA - (ELME-N) ELMEC KK

IC -H01B7/08

OPD-1985-10-29

AN - 1987-173150 [25]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 公開特許公報(A) 昭62-103906

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和62年(1987)5月14日

H 01 B 7/08

6794-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

公発明の名称 フラットケーブル

②特 顋 昭60-242293

愛出 願 昭60(1985)10月29日

⑩発 明 者 亀 谷 一 雄 埼玉県入間郡鶴ヶ島町大字下新田621番地41 ⑪出 願 人 エルメック株式会社 埼玉県入間郡鶴ヶ島町大字下新田621番地41

明細書

- 1. 発明の名称 フラットケーブル
- 2. 特許請求の範囲

導線路および接地電極が合成樹脂製の誘電体層 を挟んで重なるように対向され。

前記接地電極の全面に前記誘電体暦を露出させる導体除去部が四方に配列するように形成されてなることを特徴とするフラットケーブル。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は可換性を有するフラットケーブルに係り、特に、las以下の立上がり時間を有する超高速信号や GBz帯の高周波信号の伝送に好適し、回路基版間の接続に利用可能なフラットケーブルに関する。

(従来の技術)

従来、超高速信号の伝送に用いられる伝送用線路としては、同軸ケーブルや、誘電体屑の片面に 導線路をその他面に接地電極を貼付けたマイクロ ストリップ線路、さらには誘電体層を介して導線 路を2枚の接地電極で挟むように形成したストリップ被路等が知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、一般の問軸ケーブルは可視性を有する 利点がある反面、端末処理が面倒である。しかも、 複数の信号を伝送する場合には、その信号の数だ け同軸ケーブルの本数を増加させなければならな ず、専有容積もかなりなものとなるうえ、脱着も 極めて面倒であるから、同軸ケーブルを回路基板 間における信号伝送に用いるには困難が伴う。

その点、マイクロストリップ線路は、プリント 芸版にエッチング等の手段によって複数の導線路 を極めて簡単に形成できるから、複数の線路を並行に配置して複数の信号伝送ができる利点がある。しかし、後述する理由によって可提性が乏しいので、回路基版間を接続するフラットケーブルの如き使い方が困難であって、その用途は同一基版上の信号伝送に限定され、異なる回路基版間で組高速信号を伝送する場合には不向きであった。

また。マイクロストリップ線路の譜寸法は、誘

特開昭62-103906(4)

誘電体層 1 1 の下面には、これら導線路 1 3 や 遮蔽導体 1 5 とは約 4 5 *の傾きを有する格子状 の薄板状の接地電極 1 7 が形成され、この接地電 極 1 7 は菱形をした小孔状の導体除去部 1 9 を四 方に配列するように有している。その導体除去部 1 9 内では誘電体層 1 1 の表面が露出しており、 その接地電極 1 7 は遮蔽導体 1 5 と共に接地され ている。

なお、導線路13、遮蔽導体15および接地電 極17はエッチングやプリント加工等の公知技術 で形成されるが、遮蔽導体15は本発明に必須の ものではない。

そして、このフラットケーブルは、用途によっては接続用にその協能を残し、第3図に示すように、絶縁性材料によって外装被覆21が施される。このように構成された本発明のフラットケーブルにあっては、例えば導線路13を内側にして長さ方向に折り曲げるようにして力を加えると、導線路13が長さ方向で圧縮応力を、接地電極17

が長さ方向で引張応力を受ける。

除去部23、25、27等であってもよく、その 寸法や相互の間隔も一律にする必要はなく目的に 合わせて道定すればよいが、良好な可捷性を得る ためには、小孔状の導体除去部を互いに接近させ て城横や斜め等四方に等間隔で配列することが好ましい。

また、導線路も第1図に示すような直線状に限らず、第10図に示すようなじぐざぐ状の導線路29を用いることも可能であり、このようなじぐざぐ状の導線路29を用いれば、フラットケーブル全体の可挠性が更に良好となることが期待できる。

上述した実施例のフラットケーブルは、マイクロストリップ線路の構成を用いた例を示しているが、本発明のフラットケーブルは第11図~第13図に示すようにストリップ線路の構成を用いて実施することも可能である。

第11図の構成は、板状の誘電体層31の中に 第1図に示す如き導線路13や遮蔽導体15を埋 設するように配置し、その誘電体層31の対向主 導線路13は殆ど縮むことはないが、接地電極 17は第4図の破線のように、導体除去部19が 変形することによって長さ方向に捻れるようにし て寸法が延びるので、結局フラットケーブルが折っ り曲げられ、力を除くと元の形状に戻る。

また、導線路13を外側にして折り曲げると、 第5図に示すように導体除去部19が破線の如く 変形してフラットケーブルが折り曲げられる。

さらに、接地電極17には導体除去部19が形成されているので、導線路13の特性インピーダンス20が増加し、この特性インピーダンス20を実用的な値に保ために誘電体層1の厚みを薄くすることが必要となるから、その導体除去部19の変形動作と相いまって良好な可提性が得られるし、導線路13の幅を大きく保つことも必要となって超高速信号における損失も改善される。

本発明のフラットケーブルにおいて、接地電極 17に形成する導体除去部19の形状は、上述したように変形に限定されない。例えば、第9図A ~Cに示すように、六角形、四角形、円形の導体

面に接地電極 3 3 . 3 5 を形成し、この接地電極 3 3 . 3 5 にやはり第 2 図に示すような導体除去 部を形成してなるものである。

このような構成のフラットケーブルは、導線路 13の両面に接地電極33、35が配置されているから、上述した第1図や第2図の構成に比べて 外部回路との誘導が少なくなって安定した伝送特 性が期待できる。

さらに、第12図の構成は、遮蔽導体15に対向する位置に切れ目37a、37b、39a、39bを設けて接地電極を分離し、各導線路13毎に独立した接地電極33a、33b、33c、35a、35b、35cを対向させたものであり、小さい振幅の信号伝送に好適する。

なお、このように接地電極を導線路毎に分割する構成は、第1図および第2図におけるマイクロストリップ線路の構成を用いたフラットケーブルにおいても実施できる。

また、第13図に示すフラットケーブルは、遮 敵導体を省略するとともに、隣合う導線路13の 間において対向する接地電極33.35を接合させ、誘電体層31を介して接地電極33.35で 導線路13を囲んで構成したものである。

この構成では、各導線路13の周囲に接地電極 33、35による閉回路が形成され、各導線路1 3毎に完全な遮蔽がなされる。

また、第13図の構成では、接地電極33、3 5を各導線路13毎に分離独立する必要がある場合に、接地電極33、35の接合部41で互いに切り組した後、一定の間隔を置いて配置して、外間被覆(図示せず)で覆って一体的なフラットケーブルに構成すればよい。

ところで、本発明における誘電体層 I 1. 3 1 の材料としては、純然たる合成樹脂の他、これと無機材料例えばガラス繊維との複合体も含まれるものである。

以上の各実施例では、導線路が複数本ある場合を示したが、本発明においてはその数は任意であるし、導線路が1本の場合にも構成が簡単で端末処理の容易なフラットケーブルが得られる。

ルにおける動作の概要を示す図、第6図は本発明の原理を説明するために参考となるマイクロストリップ線路の斜視図、第7図および第8図は第6図のフラットケーブルにおける特性図、第9図A、B、Cは第2図のフラットケーブルにおける導体除去部の他の例を示す図、第10図は本発明における導線路の他の例を示す図、第11図~第13図は本発明の他の実施例を示す側面図である。

- 1, 11, 31··誘電体層
- 3, 17, 33, 33a~33c, 35.
- 35a~35c··接地電極
- 5, 13, 29 · · 導線路
- 7. マイクロストリップ線路
- 9. 19. 23. 25. 27
 - ・・導体除去部
- 15・・・・・・・ 遮蔽導体

特許出願人 エルメック株式会社

〔発明の効果〕

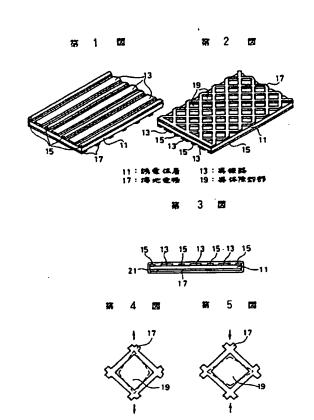
以上説明したように本発明のフラットケーブルは、接地電極に導体除去部を四方に配列するよ部がに形成したから、折り曲げ時にその導体除去部が伸びや縮み応力を吸収して曲がり易くなるとと部がに、導線路の特性インピーダンスが増加して誘電体層の厚みを薄くする必要が生じるから超高速がなくむしろ大きくする必要も生じるから超高速信号に対する損失も少ない。

また、エッチング等の製造技術によって簡単に 形成可能であるから、複数の導線路を簡単に具備 させることができる。

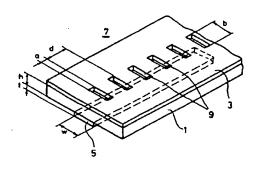
そのため、可提性が良好でその嫡部を回路基板 に重ねて回路基板に接続可能となるから、扱いが 簡単で回路基板間の接続に好適する。

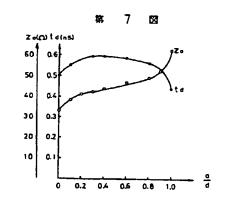
4. 図面の簡単な説明

第1図〜第3図は本発明に係るフラットケーブルの一実施例を示す部分斜視図および側面図、第4図および第5図は第1図に示すフラットケーブ

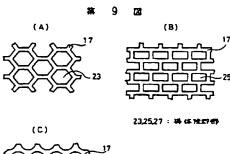


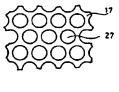
第 6 図



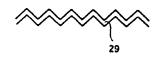


2 = (7.1) t ctns; 60 0.5 50 0.5 40 0.4 30 0.3 20 0.2 10 0.1 10 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 W



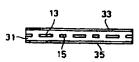


第 10 図



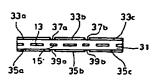
第 11 図

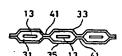
31: 熱電休息 33,35: 指地電板



第 12 図

第 13 図





330~330,350~350:接地電極